



INFORMATIONEN

Erstellt von : **Anakonda Electronic Design**
Brigitte Kielgas
Ritterhufen 2A
14165 Berlin
Tel.: +49(0)30 834 90 58
Mobil: +49(0)172 62 64 208
Mail: info@anakonda.de

@@

Firma : DESY Zeuthen
Lp.-Nr. : FDOR_3 9485-02

Stand : 13.11.2023

LP.-Mass : 100 mm x 291,5 mm x 1,57 +/- 0,13 mm
Lagenzahl : 8

- Die Strukturen auf der Leiterplatte muessen den Strukturen in den Gerberdaten entsprechen.
- Der angegebene Lochdurchmesser im Bohrbild entspricht dem Endlochdurchmesser.

FOTOPLOTT:
Format : Gerber RS 274 X

BOHRFILE:
Format : Excellon
Masseinheit : metrisch

9485-02_L01P.ger	Layer 1 – Top / GND / Signale / Differentielle Leitungen 100, 120 und 150 Ohm
9485-02_L02P.ger	Layer 2 - GND
9485-02_L03P.ger	Layer 3 – Power / GND / Signale / Differentielle Leitungen 100 Ohm
9485-02_L04P.ger	Layer 4 - GND
9485-02_L05P.ger	Layer 5 – Power
9485-02_L06P.ger	Layer 6 - Signale
9485-02_L07P.ger	Layer 7 - Power / GND
9485-02_L08P.ger	Layer 8 - Bottom / GND / Signale / Differentielle Leitungen 120 Ohm/Single-Ended 500hm
9485-02_LSM1.ger	Loetstopp Layer 1
9485-02_LSM2.ger	Loetstopp Layer 8
9485-02_SMD1.ger	SMD-Paste Layer 1
9485-02_SMD2.ger	SMD-Paste Layer 8
9485-02_POS1.ger	Best.-Druck Layer 1
9485-02_POS2.ger	Best.-Druck Layer 8
9485-02_BOHR.ger	Bohrbild
ThruHolePlated.ncd	ThruHolePlated
ThruHoleNonPlated.ncd	ThruHoleNonPlated
9485-02_Bohr.pdf	Bohrbild

9485-02_Lagenaufbau_Diff-Pair.pdf Vorschlag-Lagenaufbau und Impedanzberechnung